

**ATA DA REUNIÃO**

---

**Data:** 26/04/2013**Início:** 9h30**Término:** 12h30**Local:**

Instituto de Eletrotécnica e Energia – USP  
Av. Prof. Luciano Gualberto, 1.289 – São Paulo – SP  
Fone: (011) 3091-2620

**Coordenador:** Jorge N. Rufca**Secretário:** Clecio Dambiski

---

**1 – PARTICIPANTES****1.1 - Lista de Presença**

Anexo

**1.2 - Ausências Justificadas**

Luiz Pugliesi  
Giovani Montenegro Santos  
Ricardo Santos d'Avila  
Glauci Atauri

**2 - ASSUNTOS TRATADOS****2.1 – Reuniões extraordinárias**

Com o intuito de discussão e preparação do PI de elevação de temperatura, Dante Luiz Pacine Neves e José Renato Batista Nogarotto do Grupo Falcão Bauer, coordenarão uma reunião extraordinária dia 07/06/13 sobre o assunto com o grupo.

**2.2 – Prazo para convocação das reuniões**

Para que os membros possam tomar as ações necessárias para participação das reuniões, as convocações serão enviadas aos membros com no mínimo 15 dias de antecedência.

**2.3 – Indicação de Coordenador e Secretário para esta Subcomissão**

Em votação unânime pelos membros presentes serão indicados a Presidência do CT-08 como próximo coordenador desta subcomissão Jorge Nicolau Rufca e como secretário Clecio Roberto Dambiski.

---

## 2.4 - Harmonizações de ensaios

Foi aprovado pela subcomissão a seguinte harmonização de ensaio :

### - Procedimento para os ensaios de Tensão Aplicada

#### Fatores Motivadores

-As regiões necessárias para colocação do filme metálico para massa das normas em questão não é claramente definida e na prática é feita de diferentes formas por técnicos e laboratórios diferentes podendo causar avaliações de conformidade conflitantes.

-Com o intuito de melhorar a uniformidade das avaliações de conformidade entre diferentes laboratórios e técnicos são feitas as seguintes orientações:

*-Para os ensaios de Tensão Aplicada (Dielétrico) conforme as normas NBR NBR NM 60898, ABNT NBR IEC 60947-2 e portaria 243 de 06/10/2006 - INMETRO deve ser considerado o seguinte:*

*-Toda região passível de ser tocada pelo usuário (caracterizada pela utilização do dedo tátil padrão) nas condições de instalação final declaradas pelo fabricante (incluindo barreiras e anteparos necessários para a instalação) e as regiões passíveis de contato físico com superfícies de fixação ou apoio do disjuntor incluindo orifícios de fixação de presilhas de fixação e as superfícies que podem fazer contato físico com outros disjuntores em condições de montagem são consideradas estrutura ou massa e devem ser recobertas com a folha de alumínio ou aparato similar.*

## 2.5 – Programa Interlaboratorial de Fio Incandescente

A gestão deste PI foi incumbida aos membros Jorge Nicolau Rufca e José Carlos Olivieri. A discussão técnica com o grupo foi concluída e o mesmo será iniciado em maio/2013. As atividades do PI que exigirem sigilo serão direcionadas ao coordenador da subcomissão.

## 2.6 – Programa Interlaboratorial de Elevação de Temperatura

A gestão deste PI foi incumbida aos membros Dante Luiz Pacine Neves e José Renato Batista Nogarotto. A discussão técnica sobre o PI está em andamento. As atividades do PI que exigirem sigilo serão direcionadas ao coordenador da subcomissão.

## 2.7 – Programa Interlaboratorial de Dimensional de Tomadas

A gestão deste PI foi incumbida ao membro Clecio Roberto Dambiski. A discussão técnica com o grupo foi concluída e o mesmo será iniciado em maio/2013. As atividades do PI que exigirem sigilo serão direcionadas ao coordenador da subcomissão.

## 2.8 – Sugestões de Programas Interlaboratoriais e Harmonizações

Foi solicitado ao grupo o envio via email para o coordenador e secretário de sugestões de necessidades de PIs e Harmonizações de Ensaios pelos laboratórios para que os mesmos sejam incluídos nas discussões das próximas reuniões.

**2.9 – Validação de atas anteriores**

Validadas pelo grupo a ata de reunião de 14/12/2012

**3 – Assuntos pendentes para próximas reuniões****3.1-Programas Interlaboratoriais****3.1.1 Programas iniciais**

Apresentação pelos gestores dos PIs em andamento da situação que cada PI se encontra;

**3.1.2 Programas para próxima fase**

-PIs para próxima fase determinados até o momento (Resistência de Isolamento e Tensão Aplicada, Pressão por Ponta Esfera, Tempo de Atuação em Disjuntores, Curto Circuito em Disjuntores, Flamabilidade) e Eletrodomésticos( itens a definir ).

**3.2- Harmonizações de Ensaios**

-Harmonizações de Ensaios a serem discutidas nas próximas reuniões (Fio Incandescente – pontos de aplicação, Curto Circuito-Sobrecarga e Durabilidade do RTQ 243, Durabilidade da NM 60898, Elevação de Temperatura da NM 60884).

**4 – PRÓXIMAS REUNIÕES**

- Conforme item 2.1 desta ata.
  - 28 de junho de 2013
-